• 計畫中文名稱	牙科用熱降解型高分子光彈解析之相關研究		
• 計畫英文名稱	Photoelastic Analysis of Thermal Degradable Polymer for Dental Use		
• 系統編號	PB9208-3559	• 研究性質	應用研究
• 計畫編號	NSC92-2218-E038-006	• 研究方式	學術補助
• 主管機關	行政院國家科學委員會	• 研究期間	9208 ~ 9307
• 執行機構	臺北醫學大學牙醫學系		
• 年度	92 年	• 研究經費	615 千元
• 研究領域	醫學工程		
• 研究人員	施永勳,曾厚		
• 中文關鍵字	--		
• 英文關鍵字	--		
• 中文摘要	查無摘要		
• 英文摘要	查無摘要		